

試験の期日 [特級、1級、2級、3級及び単一等級]

職 種	実施期日
<p>(1 級 及 び 2 級)</p> <p>金属溶解、鍛造、機械検査、シーケンス制御、内燃機関組立て、配管、型枠施工、ガラス施工、金属材料試験</p> <p>(3 級)</p> <p>電気機器組立て、シーケンス制御、内燃機関組立て、配管、型枠施工</p>	<p>令和 6 年 1 月 21 日 (日)</p>
<p>(特 級)</p> <p>鋳造、金属熱処理、機械加工、非接触除去加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、光学機器製造、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形、パン製造</p> <p>(1 級 及 び 2 級)</p> <p>金型製作、工場板金、鉄道車両製造・整備、油圧装置調整、冷凍空気調和機器施工、和裁、石材施工、パン製造、水産練り製品製造、防水施工、機械・プラント製図</p> <p>(2 級)</p> <p>紙器・段ボール箱製造</p> <p>(3 級)</p> <p>冷凍空気調和機器施工、和裁、家具製作、機械・プラント製図、貴金属装身具製作</p> <p>(単 一 等 級)</p> <p>エーエルシーパネル施工</p>	<p>令和 6 年 1 月 28 日 (日)</p>
<p>(2 級)</p> <p>舞台機構調整</p>	<p>令和 6 年 1 月 31 日 (水)</p>
<p>(1 級 及 び 2 級)</p> <p>半導体製品製造、プリント配線板製造、光学機器製造、空気圧装置組立て、菓子製造、建築大工、かわらぶき、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、樹脂接着剤注入施工、自動ドア施工、電気製図、広告美術仕上げ</p> <p>(3 級)</p> <p>機械加工、機械検査、電子機器組立て、プリント配線板製造、建築大工、かわらぶき、鉄筋施工、テクニカルイラストレーション、電気製図、広告美術仕上げ</p> <p>(単 一 等 級)</p> <p>電子回路接続</p>	<p>令和 6 年 2 月 4 日 (日)</p>